

入札結果

契約件名 ソフトウェア(HYPACKメンテナンスプラン)51個買入
入札実施日 令和3年2月9日
履行期限 令和3年5月31日
落札業者 株式会社東陽テクニカ

契約金額 8,415,000
予定価格 8,415,000
入札書比較価格 7,650,000
調査基準価格 0
調査基準価格(100/110) 0

| 入札業者 | 入札金額(100/110) | | | 適用 |
|------------|---------------|-----------|-----|-------|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 株式会社東陽テクニカ | 7,904,000 | 7,650,000 | | 第二回落札 |

庁1

紙1

落札率 落札金額(100/110) ÷ 入札書比較価格 = **100.00%**